10.

g-2/EDM超電導磁石開発とMRIへの精密磁場技術



自己紹介

1977年4月日立製作所入社 エネルギー研究所配属 以後、所属部署の名称は変化するが、実質的には同じ研究開発部門でした。 1977-2002 核融合関連の機器設計、

実験参加:トカマク装置HT-1, HT-2、TRIAM-1M(九州大) 1983-1984 原子力研究所那珂研の外来研究員でDoublet-III実験参加 1990年代、JT-60改造計画の設計検討、ITER-EDA 1998-2002、LHD建設, CHS改造計画の設計検討 2002-2017、MRI磁石及び加速器磁石磁場(熱)設計担当 開放型MRI磁石開発·製品化 J-PARC RCS磁石の熱・磁場設計 超電導放射光源(Wiggler@九州シンクロトロン)の設計検討 (設計:主に磁場分布設計手法の開発、起磁力配置の原理的検討) 2009年9月 総研大より核融合科学専攻で博士(工学)取得 2017年 日立製作所定年退社→高エネルギー加速器研究機構、 2017~2019年:素粒子原子核研究所

2019~現在 : 超電導低温工学研究センター

精密磁場

J-PARCで準備中のミューオン関連の実験

•g-2/EDM詳細計測実験

・MuSEUM実験(MuSEUM: Muonium Spectroscopy Experiment Using Microwave) では極めて精度良い一様磁場が要求されています。どちらも、実験領域で、平均磁場 ±0.1ppm(均一度0.2ppm)の平坦な磁場分布を必要としています。

均一性の良い磁場が必要と言われているMRI(Magnetic Resonance Imaging)撮像装 置磁場でも10ppm(50cmDSV)~3ppm(40cmDSV)程度の均一度であり、2つの実験に利 用する磁場を実現するには、これまでの技術に対してInnovationが必要である。



全身用撮像用MRI磁石 MuSEUM実験用磁場 *g*-2/EDM実験用磁場 直径50cm球内で10ppm程度 直径20cm-30cm長の楕円体内で0.2ppm 3.0cm幅-10cm高の円筒内で0.2ppm

逆問題

通常、電流分布や磁性体位置が与えられて磁場計算を行うが、 磁場再構成・制御・装置設計等における逆問題を解く必要性がある。 つまり、

[順問題: **B**= A/ → 逆問題: I = A⁻¹B

(B:磁場磁束等の磁場分布目標値、A:応答行列、**I**電流分布のパラメータ) しかし、多くの場合、Aは非正方行列で、A⁻¹が存在しないため、 一般逆行列A^{*}を用いて、近似的に解**I**を得る。

最小2乗法 A^tP= A^tA / A^{*} = A^t(A^tA)⁻¹

: 安定な解が得られるとは限らない

(非常に振幅の大きな解となることも多い)

そこで、正則化法(Tihonov正則化と打ち切り 特異値分解(TSVD)正則化がある)を用いる。 ここでは、TSVD正則化を用いて議論を進め内容を紹介する

特異値分解: Singular Value Decomposition (SVD)単位電流あたりの磁場強度の大きな成分を選択できる。TSVD=Truncated SVD

The solution that we want



1. はじめに

背景と目的

- 2. 最小二乗法と正則化
- 3. TSVD正則化を用いる例題
- 4. MRI用磁石の一様磁場設計 均一磁場設計、
 - 磁場シミング(精密磁場調整)
- 5. g-2/EDM精密計測実験用磁石

主磁石の磁場設計、

磁場調整装置、

入射蓄積関連の磁場

余談であるが、参考文献[19]によれば、特異値分解が任意の行列に適用でいること は1939年[27]に初めて示された。計算機の誕生と同じ時期である。また、この文献 [19]には、「システム制御の有効な手法の1つとして定着していくであろうと思われる」 と書かれているが、磁場設計の分野で、積極的に用いた例は見ていない。

[19] 伊理正夫、児玉真三、須田信英、「特異値分解とそのシステムへの応用」、計 測と制御、Vol.21, No.8, 昭和57年8月(1982).

[27] C. Eckart and G. Young, "A Principal Axis Transformation for Non-Hermitian Matrices", Bull. Amer, Math. Soc. 45, pp.118-121, 1939.

2. 最小二乗法と正則化

ここでは、磁石などの磁気応用機器を設計する際に必要となる逆問題 を解く方法について、特異値分解利用した打ち切り特異値分解による正 則化を説明する。

目標磁場 $b^{TG}(X,Y)$ をおおよそ再現する電流分布、つまり、

 $\boldsymbol{b}^{\mathsf{TG}}(X,Y,Z) \doteq f\{\boldsymbol{i}(X,Y,Z)\}$

の電流分布を*i*(*X*,*Y*,*Z*)求めることが、磁石設計上の課題の中心である。 空間離散的に電流・磁場共に扱うと考え、下記の問題とする。



MFEP: Magnetic Field Evaluation Points)

2. 最小二乗法と正則化(2)

 $Er = ||(\boldsymbol{B}^{TG} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{I})||^2 = (\boldsymbol{B}^{TG} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{I})^t (\boldsymbol{B}^{TG} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{I}) \rightarrow 最小$ (2-2)

 $IIに関して微分を行い、極値を取る条件で<math>\frac{\partial Er}{\partial I}$ =0から、最小二乗法で求める電流は目標磁場に対して、

 $(\mathbf{A}^{\mathrm{t}}\mathbf{A})\mathbf{I}=\mathbf{A}^{\mathrm{t}}\mathbf{B}^{\mathrm{TG}},$ (2-3)

(2-4)

 $I = (\mathbf{A}^{\mathrm{t}} \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^{\mathrm{t}} \mathbf{B}^{\mathrm{TG}}$

である。Aは非正方で非正則行列であるが、(A^tA)は正方で正則と なることが多いので、電流を求めることは出来る。しかし、この解は 正確に磁場分布を再現するが、非常に大きな電流や隣り合うところ に正負の大きな電流を配置するとか、工学的には実現できない解 を与えることが多い。

そのため、磁場の再現誤差を許しながら、実現可能な電流分布 を与える手法について、筆者が使っている特異値分解を利用した 正則化法を説明する。

2. 最小二乗法と正則化(3)

- 正則化法には、2つの方式がある。
- 1. 打ち切り特異値分解正則化
- 2. Tihonov正則化
- 本セミナーでは、打ち切り特異値分解(TSVD)を使って説明していく。
- •特異値分解: SVD: Singular Value Decomposition
- ・打ち切り特異値分解=TSVD: Truncated SVD
- TSVDを使う主な理由は下記の点である。
- (1) 特異値(単位電流当たりの磁場強度)の大きなSVD固有モードを 選択するので、どういう磁場分布を必要としているか解り易い。
- (2) 打ち切り固有モード番号と磁場再現精度が解り易い
- (3) SVD固有モードから必要とする起磁力源配置の把握が容易
- (4) 必要な磁場精度と起磁力源配置の自由度の関係が解り易い

2.1. 正則化による最小二乗解

行列AにSVDを適用すると、

 $\mathbf{A} = \Sigma \boldsymbol{u}_{k} \lambda_{k} \boldsymbol{v}_{k}^{t}, \qquad (2-5)$

ここで、 $u_k \ge v_k$ はそれぞれ、磁場分布と電流分布の正規直交基底で、 λ_k は特異値で電流-磁場の換算係数(T/A)と考えること出来、単に電流当たりの磁場強度である。加算は固有モード番号kについて行う。 SVD固有モードを使うと、一般逆行列は、

$$\mathbf{A}^* = (\mathbf{A}^{\mathsf{t}}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^{\mathsf{t}} = \sum_k \boldsymbol{\nu}_k \boldsymbol{u}_k^t / \lambda_k, \qquad (2-6)$$

で求めることが可能である。

$$I = \sum_{k} (\boldsymbol{u}_{k}^{t} \boldsymbol{B}^{TG}) \boldsymbol{v}_{k} / \lambda_{k}$$
(2-7)

(2-9)

一方、Tihonov正則化は、

 $(\mathbf{A}^{\mathsf{t}}\mathbf{A} + \varepsilon^{2}\mathbf{L}^{\mathsf{t}}\mathbf{L})\mathbf{I} = \mathbf{A}^{\mathsf{t}}\mathbf{B}^{\mathsf{T}\mathsf{G}} (2-8) \rightarrow \mathbf{I} = (\mathbf{A}^{\mathsf{t}}\mathbf{A} + \varepsilon^{2}\mathbf{L}^{\mathsf{t}}\mathbf{L})^{-1} \mathbf{A}^{\mathsf{t}}\mathbf{B}^{\mathsf{T}\mathsf{G}}$

$$\boldsymbol{I} = \sum_{all_k} \left\{ \left(\frac{\lambda_k}{\lambda_k^2 + \varepsilon^2} \right) \boldsymbol{u}_k^{\mathsf{t}} \boldsymbol{B}^{\mathsf{TG}} \right\} \boldsymbol{v}_k \qquad (2-10)$$

である。両者の違いは打ち切り方法である。

2.2. 固有モード強度に注目したTSVD正則化

最小二乗解は前ページの解であるが、書き直して $\boldsymbol{I} = \sum_{k} (\boldsymbol{u}_{k}^{\mathrm{t}} \boldsymbol{B}^{\mathrm{TG}}) \boldsymbol{v}_{k} / \lambda_{k} \quad (2-7) = \sum_{k} n_{p}^{1/2} \boldsymbol{v}_{k} P^{\mathrm{TG}}_{k} / \lambda_{k},$ (2-11)ここで、P^{TG}_kはk番目固有モードの強度で、下式である。 $P^{\mathrm{TG}}_{\mathrm{k}} = \boldsymbol{u}_{\mathrm{k}}^{\mathrm{t}} \boldsymbol{B}^{\mathrm{TG}} / n_{\mathrm{p}}^{1/2}$ (2-12)磁場評価点(MFEPs)での再構成磁場は、 $\boldsymbol{B}^{\text{REC}} = \sum_{k} n_{p}^{1/2} P^{\text{TG}}_{k} \boldsymbol{u}_{k}$ (2-13)目標磁場 B^{TG} と再構成磁場 B^{REC} の差(残差 B^{RE})は、 $\boldsymbol{B}^{\text{RE}}(M_{\text{T}}) = \boldsymbol{B}^{\text{TG}} - \boldsymbol{B}^{\text{REC}} = \boldsymbol{B}^{\text{TG}} - \sum n_{\text{p}}^{1/2} P^{\text{TG}}_{k} \boldsymbol{u}_{k}$ (2-14)であるが、加算は、固有モードkについて1~打ち切りSVD固有モード番号M_Tま で行い、残差はM_Tに依存する。残差の最大最小(Peak-to-peak値 PP値) $B^{\text{RE}}_{\text{PP}}(M_{\text{T}}) = B^{\text{RE}}_{\text{MAX}}(M_{\text{T}}) - B^{\text{RE}}_{\text{MIN}}(M_{\text{T}}) < \varepsilon_r$ (2-15) で磁場分布の再構成精度を確認し、磁場設計の妥当性を確認する。 以上で求めた電流**I**を使えば、任意の点で磁場を計算でき、超電導導体の経 験磁場など、実機で実現可能性を評価する。固有モードの加算で、番号が*M*_T以 下であっても、不必要なもの、例えば対称性が一致しないものなど、は加算から 除外する(計算誤差を避ける)こともある。

2.2. 固有モード強度に注目したTSVD正則化 (2)



2.3. 目標磁場について

磁場設計の目標磁場 B^{TG} は、 B_X , B_Y , B_Z のどの方向でもあり得るが、一様磁場の場合(MRI, g-2/EDM実験やMuSEUM実験の磁場)についてコメントする。 一様磁場を目指した設計では、磁石軸Z方向の磁場を取り扱う。つまり。

 $\boldsymbol{B}^{TG} = (B_{Z1}^{TG}, B_{Z2}^{TG}, \dots, B_{Zi}^{TG}, \dots, B_{Zi}^{TG})$

である。一方で、実機での計測値や試験対象(Muon)が感じる磁場は、磁場の 絶対値であり、わずかな差異がある。その差は、

絶対値= $\sqrt{B_{\perp}^2 + B_Z^2} \simeq B_Z \{1 + 0.5 \left(\frac{B_{\perp}^2}{B_Z^2}\right)\},$ (4-19)

である。括弧内第2項は、B₁成分が100ppmレベルの誤差があっても、5E-9の 大きさで、一様磁場に与える影響は極めて小さい。

記号**B****(上添え字 * * は、MS(計測磁場), TG(目標磁場), REC(再構成磁場), RE(残差磁場)等)の要素は*i*番目磁場評価点に対してB_i**である。

余談であるが、SVDを行う計算ツールは、現在ではwebから容易にダウン ロードできると思います。'80年代では、ネットは無かったので、この方法を使 い始めた時には、正方行列の固有値・ベクトルを求めるプログラムから自作し た。現代は非常に効率的である。

3. TSVD正則化を用いる練習問題

第2章での定式化を、簡単な体系で練習問題として 磁場設計を行うことで、理解を助ける。

・円環体系で垂直断面(ポロイダル断面)内の磁場を 目標磁場として、円環面を周回(トロイダル)方向に流 れる電流分布を求める。

3.1 例題の計算体系

(円電流の計算精度を補足)

- 3.2 応答行列と特異値分解
- 3.3 磁場・電流分布の再構成
- 3.4 目標磁場とMaxwell方程式

3.5 第3章のまとめ

3.1 例題の計算体系





磁場:ポロイダル断面上の磁 場**B** $B^{**} = sin(\theta)B_{R} + cos(\theta)B_{Z}$ **B**^{**} = $(B_{1}^{**}, B_{2}^{**}, ----, B_{NP}^{**})$

上添字**は目標TG、再構成REC, 残差RE、平均AV, 基準0,----など

3.1 例題の計算体系(2)



K(k)、E(k)は第1種、第2種の完全楕円積分値である。この計算精度は磁場計算 精度に直接影響する。→短い計算時間で、高精度に計算できることが必要。

3.1.1 円電流による磁場

多くの磁石は円形コイルの組み合わせで作られる。円電流による磁場を高速・高精度で計算することは、磁場設計を高精度に行うためには極めて重要。 そこで、第1種、第2種の完全楕円関数の計算(K(k), E(k))に近似式を使う (参考文献)。

$$\begin{split} K(k) &\approx \sum_{n=1}^{N} c_n \ k'^n - \ln k' \sum_{n=1}^{N} d_n k'^n \\ E(k) &\approx 1.0 + \sum_{\substack{n=1 \\ n=1}}^{N} a_n \ k'^n - \ln k' \sum_{\substack{n=1 \\ n=1}}^{N} b_n k'^n \\ \text{tstil, } k' &= 1.0 - k \end{split}$$

係数*C_n*, *d_n*, *a_n*, *b_n*の計算法と数値は参考文献で 与えられているので、利用する。 *N*=4では2.0E-8程度、*N*=10では1E-12以下の精

1/=4 Cla2.0E-6住皮、//=10 Cla1E-12以下の相 度が得られる。

MRIや核融合関連ではN=4で必要十分な解を 得ていた。



[32] W. J. Cody, "Chebyshev approximations for the complete elliptic integrals K and E," Math. Comput., vol. 19, pp. 105–112, 1965. (注)
[34] Xuewei Ping, Li Li, Xinghui Yin, Xin Wang, Qingbo Li, and Meiyan Ju, "A Discussion on Efficient Methods for Computing Magnetic Flux Density of Circular Coils", IEEE Journal of Multiscale and Multiphysics Computational Technique, Vol.4, pp227-233, 2019

3.1.1 円電流による磁場(2)



Fig. 3.1-3(b) 磁場計算精度の確認。完全楕円積分に近似式を使った 解析式による値と線分分割による計算値の比較。

3.2. 応答行列と特異値分解



3.2. 応答行列と特異値分解 (2)

$A_{ij}^{Z} = \frac{\mu_{0}\sqrt{k}}{4\pi\sqrt{R_{cj}R_{mi}}} \left[\frac{R_{cj}^{2} - R_{mi}^{2} - Z_{m}^{2}}{\left(R_{cj} - R_{mi}\right)^{2} + Z_{m}^{2}} E(k) + K(k) \right]$ $A_{ij}^{R} = \frac{\mu_{0}Z_{m}\sqrt{k}}{4\pi R_{mi}\sqrt{R_{cj}R_{mi}}} \left[\frac{R_{cj}^{2} + R_{mi}^{2} + Z_{m}^{2}}{\left(R_{cj} - R_{mi}\right)^{2} + Z_{m}^{2}} E(k) - K(k) \right]$ ·応答行列A $\boldsymbol{B}^{**} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{I} \qquad \{A_{ij} = \cos(\theta) A_{ij}^{R} + \sin(\theta) A_{ij}^{Z}\}$ 行列成分A_{ii}はi番目円電流がj番目MFEPに 作る単位電流当たりの磁場B。 6.00 3.00 Axial position Z (0.1m) .00 -3.00 -6.00 3.00 .00 -3.00 MODE -6.00 2.30 2.60 1.70 2.00 2.30 2.6 1.70 2.00 2.30 2.60 2.00 2.30 2.6 1.70 2.00 1.70 ____1.

Major radius position R (m)

3.2. 電流-磁場の応答行列と特異値分解 (3)

応答行列A
 B^{**} = AI
 行列成分A_{ij}はi番目円電流がj番目MFEPに作
 る単位電流当たりのベクトルポテンシャルA₀.

$$A_{ij} = \frac{\mu_0 \sqrt{R_{cj}}}{\pi \sqrt{kR_{mi}}} \Big[\Big(1 - \frac{k}{2} \Big) K(k) - E(k) \Big]$$

$$k = \frac{4R_{cj}R_{mi}}{(R_{cj} + R_{mi})^2 + Z_{mi}^2} \quad (k = 0 \sim 1.0)$$



3.3. 磁場・電流分布の再構成



3.3. 磁場・電流分布の再構成 (2)

下記式で $k=1 \sim M_{\rm T}$ で加算して電流分布Iを求め、 I= $\Sigma \mathbf{v}_{\rm k} \mathbf{u}_{\rm k}^{\rm t} \mathbf{B}^{\rm TG} / \lambda_{\rm k}$

 $= \sum_{k} n_p^{1/2} \mathbf{v}_k P^{\mathrm{TG}}_k / \lambda_k,$

円電流の集まりとして、磁場分布 $B_Z^{REC}(X)$ を計算。

下記式で残差磁場分布を計算 $B^{RE}(\mathbf{X}) = B_Z^{TG} - B_Z^{REC}(\mathbf{X})$ ここでは目標磁場を $B_Z^{TG} = 1.0T$ としている。



磁場を目標とした場合の磁場分布をベクトルポテンシャル A_{ϕ} (上下に走る線)と残差磁場 分布(放射状の等高線、単位:T)。 M_{T} を増やすことで、残差磁場は減少する。

3.3. 磁場・電流分布の再構成 (3)



3.4 目標磁場とMaxwell方程式(B_R の目標磁場)



3.4 目標磁場とMaxwell方程式 (B_R の目標磁場2)

下記式で $k=1 \sim M_{\rm T}$ で加算して電流分布Iを求め、 I= $\Sigma \mathbf{v}_{\rm k} \mathbf{u}_{\rm k}^{\rm t} \mathbf{B}^{\rm TG} / \lambda_{\rm k}$

 $= \sum_{k} n_p^{1/2} \mathbf{v}_k P^{\mathrm{TG}}_k / \lambda_k,$

円電流の集まりとして、磁場分布 $B_Z^{REC}(\mathbf{X})$ を計算。とし

下記式で残差磁場分布を計算 $B^{RE}(\mathbf{X}) = B_Z^{TG} - B_Z^{REC}(\mathbf{X})$ ここでは、目標磁場を、カプス磁場 $B_R^{TG} = R/2.0, \& B_Z^{TG} = -Z$ [T] としている。



磁場を目標とした場合の磁場分布をベクトルポテンシャル A_{ϕ} (左右に走る線)と残差磁場 分布(放射状の等高線、単位:T)。 M_{T} を増やすことで、残差磁場は減少する。

3.4 目標磁場とMaxwell方程式(3)

目標磁場にベクトルポテンシャル利用し、 $A_{\phi}^{TG} = -RZ/2.0$ (3-21) とする場合の、磁場再構成。



3.4 目標磁場とMaxwell方程式(4 勾配磁場の場合)



勾配垂直磁場の再構成結果、目標磁場、左: Maxwellに整合、中央: Maxwellと矛盾、 左: 残差磁場の軸(Z方向)方向分布(R=2.0m)

3.5 第3章のまとめ

円環体系(トーラス)で、最小二乗法を打ち切り特異値分解 正則化で解く手法を、例題を通して説明した。

1. 太い円環上に電流が周回方向に流れ、細い円環上に磁場評価点(MFEPs)を配置し、MFEPsに目標磁場を与え、電流分布を求める、例題である。

2. 円電流の高速・高精度で求めるために完全楕円積分値 を展開式で求める手法を説明した。

3. 垂直軸方向(Z)一様磁場を目標にした場合を示した。

4. 大半径方向(R)方向磁場を目標とした場合を通じて、 Maxwell方程式との整合性について説明した。また、ベクトル ポテンシャルも目標磁場として用いることも可能であると説 明した。

5. 最後に垂直磁場に傾斜がある場合の目標磁場について 説明した。



4. MRI用磁石の一様磁場設計

本章では、これまで説明してきた、最小二乗法を打ち切り特異値分解による 正則化を使って解く方法(TSVD正則化)を、一様磁場を持つMRI用磁石の起磁 力配置の設計に適用する。

全身用MRIに適用している磁石には、大別して、下図左の垂直磁場(開放)型と 右の円筒(トンネル)型の2種類があるが、ここでは、主に円筒型を取り扱う。垂 直磁場型(0.2~1.2T)では起磁力源に超電導コイルを用いるもの以外に、永久 磁石を用いるものもあるが、円筒型(>1.5T)では全てNbTi線材利用の超電導コ イル利用である。



Fig. MRI 装置の外観写真. 左: 垂直磁場型, 右: 水平磁場型. (参考文献[29], 図12より引用)

4. MRI用磁石の一様磁場設計 (2)

本章では、下記の項目について説明していく。4.1~4.4は磁石の起磁 力配置設計例でこの時の目標磁石は右下表である。

- 4.1. MRI磁石磁場設計の磁場成分
- 4.2. 概念検討(Step-1)

(CB断面の積分について)

- 4.3. 起磁力配置の離散化(Step-2)
- 4.4. 巻き線数の離散化(Step-3)
- 4.5. 鉄芯型MRI磁石の場合
- 4.6. 磁場シミング
- 4.7. MRI磁石静磁場設計のまとめ Ref. [9, 10]を中心に説明します。

Table 4-1 MRI磁石の試設計仕様 文献[10], Table 1より引用)

Parameter	Value
Number of MC-CBs (N _{MC})	6 (5 to 7)
Magnetic field at center (B ⁰)	3.00 T
Inner radius of coil blocks	0.500 m
Electrical length of MC (L _e)	1.520 m
Homogeneity in 40 cm DSV	< 1.00 ppm
Volume of interest (VOI)	0.40 m DSV
Radius of shield coil (R _{sc})	0.945 m
Current density, end-MC-CBs	150 A/mm ²
other CBs	180 A/mm ²
Max. magnetic field conductor	<6.20 T
Current drive mode	Persistent

4. MRI用磁石の一様磁場設計 (3)



3段階の計算によりDSV(40cmφ程度)中の磁場を1ppm程度以下とするコイルブロック (CB: Coil Block)配置を求める

4.1. MRI磁石磁場設計の磁場成分

ー様磁場を発生するMRI用などの磁石で、起磁力配置を決める磁場設計には、|b|ではなくbzを扱う。これは、計算を線形化するためであり、妥当性を下に述べる。

MRIや後で取り扱うg-2/EDM磁石の磁場は、VOI (Volume OF Interest)中では極めて一様で、磁石軸 方向を向いた磁場**b**である。このとき、 $|\mathbf{b}| = b_z$ で、

$$b = \sqrt{b_{\perp}^2 + b_Z^2} \simeq b_Z \{1 + 0.5 {\binom{b_{\perp}^2}{b_Z^2}}\},$$

-様磁場中では、|**b**| の変動は10ppm/40cm程度以 下であり、 $\frac{\partial b_Z}{\partial Z} = -\left(\frac{\partial b_X}{\partial X} + \frac{\partial b_Y}{\partial Y}\right)$,および、 $\frac{\partial b_Z}{\partial Y} = \frac{\partial b_Y}{\partial Z}$, &, $\frac{\partial b_Z}{\partial X} = \frac{\partial b_X}{\partial Z}$ を考慮すると、 b_\perp 成分も 10ppm/40cm程度以下で、 $0.5\left(\frac{b_\perp^2}{b_Z^2}\right)$ <1.0E-9である。 このため、一様磁場磁石設計ではこの項は無視でき、 |**b**|= b_Z である。



全身用撮像用MRI磁石 直径50cm球内で均一度10ppm程度

均一度[ppm] =

4.2. 概念検討(Step-1)

Step-1: 連続電流(多数の円電流)で主コイル数・位置の概要を決める

- (a) 線輪電流→磁場分布の行列A
- (b) 特異値分解 $\mathbf{A} = \Sigma \boldsymbol{u}_{k} \lambda_{k} \boldsymbol{v}_{k}^{t}$ 実行
- (c) 固有モードの加算で電流分布
 - 正則化; Truncated SVD (SVD=Singular Value Decomposition)

 $I=A^*B^{TG}$; $A^*=\Sigma v_k u_k t / \lambda_k$ で打ち切り固有モード番号 M_T まで加算 本研究ではSVDを利用して、利用可能な固有モード(電流分布)を明確化する



4.2. 概念検討(Step-1)(2)

Step-1の連続電流(多数の線輪電流)モデルによる応答行列Aの 特異値分解($\mathbf{A}=\Sigma \boldsymbol{u}_k \lambda_k \boldsymbol{v}_k$)による固有モード

目標精度(|残差磁場|) <1ppm(400mmDSV) <3µT(B^{TG}=3Tで一様)

No.	特異値(T/A)	強度(p-p T)	No.	特異値(T/A)	強度(p-p T)	
1	6.06E-5	3.10	9	2.56E-9	2.07E-4	13番日以上の固有モードの
3	4.03E-6	0.109	11	1.93E-10	2.19E-5	客与は小さい(100m以下)
5	3.20E-7	0.0231	13	1.65E-11	2.43E-6	
7	2.57E-8	2.08E-3	15	<1E-11	<1E-6	シュレインショルにが言



4.2. 概念検討(Step-1)(3)


4.2. 概念検討(Step-1)(4)

各打ち切り固有モード数(*M*_T)で起磁力最少の軸長が存在。 ②が妥当で、この磁場を再現するように起磁力配置(離散配 置されたCBs)を決める(Step-2&Step-3)





3T均一磁場の電流分布

4.2.1.CB断面の積分について

Coil Block(CB)の磁場計算で、断面の積分にはガウス求積法を利用。

Coil Block(CB)は矩形断面を持つ。この 断面を一定の電流密度(A/mm²)で周回方 向電流が流れているとして磁場を求める。



8x23=184と8x24=192で作 図したが、実際の3T磁石で は小さいCBでは10倍以上 の巻き数、 なので、CB断面内 を一様電流密度で の磁場計算は妥当 と考える。



4.2.1. CB断面の積分について



 $b_{\rm z} = b_{\rm z}(I, R_{\rm c}, R_{\rm m}, Z_{\rm mc})$

ここで、 R_c , R_m , Z_{mc} はCB半径、磁場計算点の半径位置、 および、CBから見た計算点の軸方向位置である。 CBが作る磁場はCB断面を積分して、下記である。 $\int_{-b/2}^{+b/2} \int_{-a/2}^{+a/2} \left(\frac{I}{ab}\right) b_Z(1.0, R_c + x, R_m, Z_{mc} - y) dx dy$ $\approx \sum_{N_X} \sum_{n_X} \sum_{m_Y} \left(\frac{I}{ab}\right) w_i w_i b_Z(1.0, R_c + 2ax_i, R_m, Z_{mc} - 2by_i)$

$$\approx \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \left(\overline{ab} \right)^{W_i W_j D_Z (1.0, R_C + 2ax_i, R_m, Z_{mc} - 2by_j)}$$

ー様配置では均等に配置するが、ガウス求積法では、 $w_i, w_j \ge x_i, y_j$ は既に計算された値がweb上に公開されているので、それを利用する。ただし、それぞれの数値の有効桁は可能な限り多くしておく(64bit数値では16桁)。

XXXXX	88 X 83
XXXXX	XX X XX
XXXXX	
XXXXX	XX X X
XXXXX	XX X X X
XXXXX	
XXXXX	XX X XX
XXXXX	22.2
XXXXX	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
XXXXX	XX X XX
XXXXX	XX X X X
XXXXX	$XX \times X$

ー様配置 ガウス分点に配置

Table 4-3 磁場積分値の比較

磁場計	算点	ガウス求積(4x7)	等分割(1000x5000)		
R _m	$Z_{\rm mc}$	$B_{ m Z}$ (T)	$B_{\rm Z}({\sf T})$		
(m)	(m)	$B_{ m R}\left({\sf T} ight)$	$B_{\mathrm{R}}(T)$		
0.333	0 222 0 0	0.694431840217	0.694431840 305		
0.000	0.0	0.0	0.0		
0 333	0 222 0 50	0.366090422210	0.366090422 208		
0.333 0.30	0.110401434761	0.110401434778			
0 333	0 10	0.670767518211	0.670767518 289		
0.333 0.10	0.0574310032839	0.0574310033036			
0 333	0.05	0.688363919 301	0.688363919 386		
0.000		0.0298539491299	0.0298539491 404		

CBs近傍では精度が不十分である ので、要注意。導体の経験磁場の 計算には一様配置が良い。

4.3. 起磁力配置の離散化(Step-2)



Step-2では、Step-1で求めたFL電流配置(上)でピークとなった位置にCB(Coil Blocks)を、Step-1 の磁場を再現するように配置(位置・断面形状)を調整する(下)。Step-2では、CBsの起磁力は連 続値、実数値(real number)の電流値である。rCBとしてStep-3で決めるiCBと区別する。

4.3. 起磁力配置の離散化(Step-2) (2)





4.3. 起磁力配置の離散化(Step-2) (3)



4.3. 起磁力配置の離散化(Step-2)(4)

Step-2のSVD固有モードはStep-1の多数線輪電流(連続電流分布を模擬)とほぼ同じ磁場 分布を持つ。そのため、Step-1の磁場分布を再現できる。



Fig. Step-2の固有モードの電流と磁場分布、左: Step-2でCB辺の移動によるSVD固有 モード、右: Step-1の線輪電流(連続電流)によるSVD固有モード.

4.3. 起磁力配置の離散化(Step-2) (5)



Step-2では、SVD固有モード強度をStep-1の多数線輪電流(連続電流分布を模擬)で求めた固有モード強度と同じ値となるように、CBsの位置・形状を繰り返し計算で調整する。

4.3. 起磁力配置の離散化(Step-2)(6)



High ordered eigenmode strength (F_{11}, F_{13}) (T)

高次コイルの固有モート、強度による均一度の改善と端部MC-CBの経験磁界

4.4. 巻き線数の離散化(Step-3)



上記のようにStep-2で求めた 起磁力配置ではrCBs. 巻き数・ 起磁力は連続・実数

Step-3巻き線構造、素線電流値 を決め、各iCBs位置を、一様磁 場を発生するように微調整する。





4.4. 巻き線数の離散化(Step-3)(2)

Models	rCB pla	cements	$(F_{13} = -0.13)$	Conduc	tor sizes				$iCB (I_{PS} =$	1000.5	A)	
\searrow	rCB Size	es (mm)	Amp-turns	Radial	Axial	Win	ding tu	rns	iCB size	s (mm)	CB-Total	Amp-turns
CBs	Radial	Axial	(kAT)	(mm)	(mm)	Radial	Axial	Lack	Radial	Axial	tunrs	(kAT)
MC10	64.2	220.0	2117.9	2.05	3.25	32	66	-2	65.6	214.5	2110	2111.1
MC20	29.5	154.3	820.3	1.85	3.00	16	52	-2	29.6	156	830	830.4
MC30	22.1	150.0	594.6	1.85	3.00	12	50	-2	22.2	156	598	598.3
SC10	42.0	144.8	-1094.8	1.85	3.00	22	50	-2	40.7	150	1098	-1098.6
		導	 体									

Table 下記線数の整数化検討例(rCB→iCB)

半径方向の層数は、2層単位で決 めるため、コイル形状・起磁力は、 Step-2からは、素線の大きさや電 流値より、大きく変化する。



4.4. 巻き線数の離散化(Step-3)(2)

Step-3のSVD固有モードもStep-1の多数線輪電流(連続電流分布を模擬)とほぼ同じ磁場 分布を持つ。そのため、Step-1の磁場分布を再現できる。



Fig. Step-3の固有モードの電流と磁場分布、左: Step-3でCB移動によるSVD固有モード、 右: Step-1の線輪電流(連続電流)によるSVD固有モード.

4.4. 巻き線数の離散化(Step-3)(3)

Step-3では、Step-2の電流・CB形状に近くなるように、巻き線数を決め、後半では Step-2の固有モード強度を再現するように、CBs位置を調整し、起磁力配置を求める。 その後、実機の求める大きさ、導体、機械的強度、クエンチ時の健全性など把握する。



Fig. Step-3でのCBs配置の最適化。 左: Step-3開始時、離散化巻き線数でStep-2の CB位置、右: Step-3終了時でCBs位置を固有 モード強度を調整後。 Table Step-3でのiCBとrCBのコイル位置調整

CB names &		rCB	iCB	iCB
Parameters		$(F_{13} = -0.1)$	14) 1000.0A	1000.5A
MC10	R_{C} (m)	0.5321	0.5325	0.5328
MC11	Z_{C} (m)	0.6610	0.6623	0.6625
MC20	$R_{C}(m)$	0.5248	0.5266	0.5268
MC21	$Z_{C}(\mathbf{m})$	0.3062	0.3078	0.3079
MC30	R_{C} (m)	0.5210	0.5228	0.5231
MC31	Z_{C} (m)	0.0942	0.0946	0.0946
SC10	R_C (m)	0.9450	0.9460	0.9465
SC11	Z_{C} (m)	0.6000	0.6000	0.6000
E. Length L_{e}	, m	1.5420	1.5390	1.5396
Homog. h_{40}	ppm	0.94	0.91	0.91
B_{ex}	Т	6.10	6.17	6.17
E_M	MJ	12.21	12.27	12.29

4.5. 鉄芯型MRI磁石の場合



Fig. ¹/₂ cross-sectional drawing of test model Including symmetric axis

4.5. 鉄芯型MRI磁石の場合 (2)



Fig. Transition of homogeneity in explicit method process, and final shapes and B_Z field distribution after 50 iterations with 7 merged cylinders.

4.6. 磁場シミング

ー様磁場を持つように設計しても、実 機では、設計時の丸め誤差、製作・組み 立て誤差がある。さらに設置されると、周 囲の鉄材(建物や床の鉄筋など)の影響 で誤差磁場が発生する。

例えば、右図は、J-PARCでMuSEUM 実験用に用意している磁石が発生した 磁場である。MuSEUM実験では、20cm-30cmの回転楕円体で 0.2ppmの均一度 が必要とされており、ほど遠い均一度で あった。磁場を正確に調整(シミング)して 初めて利用できる磁石になる。

NU1の磁石に対して、MuSEUM実験で 必要な均一度が実現可能であることを示 す、シミング試験を行い、成功しているの で、その方法を述べる。



Fig. 4-19 NU1に仮置きしているreuseの全身MRI用 MRI磁石で、シミング前に計測された磁場。メルカトール 図法(回転軸は磁石軸位置で水平方向)で直径40cm球 体表面の磁場分布(1.20T)。下側で弱い磁場は、床に 入っている鉄筋の影響と考えられる。

> 40cm-DSS: 693ppm, 20-30cm回転楕円体表面: 341ppm

MuSEUM : Muonium Spectroscopy Experiment Using Microwave

4.6.1. シミング機構



MuSEUM実験用のReuse-MRI磁石で磁場シミングを試行

4.6.2. 繰り返しのシミング作業



均一度を得るまで、繰り返し作業を行う。

4.6.3. シミング計算

最小二乗法(LSM) で誤差磁場 **B**^{ER} = **B**⁰- **B**^{MS} LSMの解で、誤差磁場を補正する**M**は、 を補正する磁気モーメント分布Mを求める。 $\boldsymbol{M} = (\mathbf{A}^{\mathrm{t}}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{ER}},$ (A^tA)⁻¹A^tは一般逆行列、打ち切り特異値分 $Er = (B^{O} - B^{MS} - AM)^2 = (B^{ER} - AM)^2 \rightarrow 最小$ 解正則化法(TSVD)を利用すると下記。 **B**^{MS}: 576点の計測磁場(B₁^{MS} --- B_i^{MS} --- B₅₇₆) $M = \sum_{k=1}^{k=M_T} \mathbf{v}_k \mathbf{u}_k^{t} \mathbf{B}^{ER} / \lambda_k,$ ただし、計測面から内挿した磁場である。 **B**⁰:目標磁場(B⁰₁---B⁰_i ---B⁰₅₇₆) 加算は固有モードについて特異値 $\lambda_{
m k}$ [T/Am²] A:磁気モーメントから磁場の応答行列 降順に, 打ち切り固有モード番号*k*= *M*_Tまで 行う。v_kとu_kはそれぞれ、MとBのk番目固有 シミング領域 分布。シミング後の予想残差磁場BREは下 磁場計測面 式となる 滋場評価面 周回方向角度。 $\boldsymbol{B}^{\text{RE}} = \boldsymbol{B}^{\text{ER}} - \sum_{k=1}^{k=M_T} \boldsymbol{u}_k(\boldsymbol{u}_k^{\text{t}} \boldsymbol{B}^{\text{ER}})$ $= \mathbf{B}^{\text{ER}} - \mathbf{A}\mathbf{M}(\mathbf{M}_{\text{T}})$ このシミング計算では少ないシム片量で良 静磁場B 8 . 8 好な均一度となるように、 $(1.0 \sim 3.0T)$ 打ち切り固有モード番号M_T、 ▪目標磁場強度*B*⁰、 を決める仮想的シミング計算(シミング設計) $M_{\rm i}$ シムトレイの磁気モーメント(鉄片) も必要、シミング作業前に検討する。 ・純鉄飽和磁化;鉄片1cc =磁気モーメント 1.711 Am²

4.6.3. シミング計算(2:磁場分布の内挿)



MFS: Magnetomotive Force Surface(起磁力面), MFEP: Magnetic Field Evaluation Point(磁場評価点)

4.6.3. シミング計算(3:磁場分布の内挿2)



Magnetic field interpolation test, using a magnetic field of a virtually designed magnet (LSM on 50cm-DSS).

DSS: Diameter Spherical Surface

4.6.3. シミング計算 (4:シミング設計)

目標均一度を少ない鉄量(小M_T)で実現できる打ち切り固有モード番号M_Tを選択



シミング計算(B⁰=B^{AV})で求めた残差磁場と打ち切り固有モード番号M_Tの関係 計測:40cm-DSS (DSS: Diameter Spherical Surface)、磁場評価:20-30-SPS(SPS: SPheroid Surface)

59/100 4.6.3. シミング計算(4:シミング設計2.目標磁場とシム片最小単位)

MRI磁石シミングで使った最小単位の0.06cc鉄片(0.103Am²)では、均一度0.02ppmは不可、 最小単位0.017Am²程度以下が必要。Ni (弱飽和磁化)や磁性パテ材(連続量)のシム材を用意。



4.6.4.シミング作業の実行



繰り返しシミング作業(左)により得られたシミング後の内挿磁場分布(右)(磁場計測面:40cm-DSS、磁場評価面: 20-30-SPS1.2T) 均一度(MuSEUM実験領域表面=20-30cm-SPS、peak-to-peak):

4.6.5. 受動シミングの難しい磁場



Fig. 4-24 B_X, B_Y成分{式(4-21)}磁場の磁力線を左からn=1, 2, 3で示す。 矢印は磁場方向。

4.7. MRI磁石静磁場設計のまとめ

MRIの精密磁場設計について下記の項目に 沿って説明しました。

- 4.1. MRI磁石磁場設計の磁場成分
- 4.2. 概念検討(Step-1)

(CB断面の積分について)

- 4.3. 起磁力配置の離散化(Step-2)
- 4.4. 巻き線数の離散化(Step-3)
- 4.5. 鉄芯型MRI磁石の場合

4.6. 磁場シミング

(シミング機構、繰り返しシミング作業、シミン グ計算、シミング計算の実行、受動シミングの 難しい磁場)

Table 4-1 MRI磁石の試設計仕様 文献[10], Table 1より引用)

Parameter	Value	
Number of MC-CBs (N _{MC})	6 (5 to 7)	
Magnetic field at center (B ⁰)	3.00 T	
Inner radius of coil blocks	0.500 m	
Electrical length of MC (L_e)	1.520 m	
Homogeneity in 40 cm DSV	< 1.00 ppm	
Volume of interest (VOI)	0.40 m DSV	
Radius of shield coil (R _{sc})	0.945 m	
Current density, end-MC-CBs	150 A/mm ²	
other CBs	180 A/mm ²	
Max. magnetic field conductor	<6.20 T	
Current drive mode	Persistent	

40cm DSV: 40cm Diameter Spherical Volume (40cm直径球体)

5. g-2/EDM磁石の磁場設計

Muonビームは

Linac→Transport line→Injection tunnel を経由して、らせん入射軌道に入ってくる。 螺旋軌道は、基本的には主磁場により決ま るが、下記の磁場も重要である。 ・螺旋入射軌道微調整に2つの

ASSMs (inner-ASSM, outer-ASSM) ・らせん軌道で降りてくるMuonを止める Kickerコイル

・Muonの上下位置を維持する 弱収束磁場コイル

を用意する計画で設計を進めている。





Muon Storage Magnet (永久電流運転の超電導磁石)

ビーム蓄積磁石内のコイル・磁石配置模式図

5.1. 主磁場

主磁場の使用は下表である。ビーム蓄積領域では、0.2ppm の均一度が重要で、らせん軌道領域では、半径方向成分が 負(B_R <0)とならないような磁場設計が重要である。

Table 5-1 Muon 蓄積磁石(MSM)の仕様				
Parameters	Values			
Magnetic field strength	3.0 T			
Homogeneity (B _z)	< 0.2 ppm			
Area with Homogeneous	R: 0.318 m to 0.348m			
magnetic field	Z: -0.05 m to +0.05 m			
n-index of weak focus field	0.0 to 3.0E-4			
Radial magnetic field component B _R	B _R > -1.0Ε-4 Τ			
Current drive	Persistent mode			



5.1.1. Step-1 (概念検討)

仕様の磁場分布が可能なことを線輪(FL)電流の集合で確認



Fig. Computational models to discuss the concept of the g-2/EDM magnet with filament loop (FL) currents

5.1.1. Step-1 (2)



5.1.1. Step-1 (3)



(Solenoid + iron-yoke type is acceptable)

5.1.1. Step-1 (4)



Fig. 5 Target magnetic field distribution for the g-2/EDM magnet 1.0x(Eigenmodes 1 to 9) + 0.1x(11-th Eigenmodes for margin of homogeneity)

5.1.2. Step-2およびStep-3

Step-1で求めた磁場分布・起磁力配置の概念を離散的に配置されたCBsと鉄yokeの 起磁力で、正確(SVD固有モード強度を再現)に再現する。



Fig. 磁場分布・起磁力配置の概念(左: Step-1)を手作業でCBsと鉄yokeに置き換えたStep-2初期値。

5.1.2. Step-2およびStep-3 (2)



Fig. 6 コイルブロック(CB)配置を与えて鉄yokeの作る磁場計算と、鉄yoke磁場を与えて磁場分布 を均一化するようにCB配置を最適化する計算を、交互に繰り返してビーム蓄積領域の磁場分布 を均一化させる。

M. Abe, K. Shibata, "Coil Block Designs with Good Homogeneity for MRI Magnets Based on SVD Eigenmode strength", IEEE Trans. Magn., vol. 51, no. 10, P. 7002713, Oct. 2015.

5.1.2. Step-2およびStep-3 (3)



E

磁場強度

5.1.2. Step-2およびStep-3 (4)

ミューオン入射:実使用しないダミー穴を追加し、周回方向の磁場を平坦化 周回方向磁場分布,2D磁場分布には含まれないので、残った磁場はシミングで対応



Fig. 7 ビーム入射穴による周回方向の磁場リップル(< 1ppmPP)
5.1.2. Step-2およびStep-3 (5)



Fig.起磁力配置最適化手法の適用結果(5CBs:M20160422) Left is the magnetic field with iron yoke and poles. Right is the zoomed magnetic field.

5.1.3. 鉄yoke磁場(3D)の扱い



は確認済み。

5.1.4. 磁場設計のUpdate



現在の鉄yoke設計形状。設計の進展に依って変化し、CBs位置も変更。 (現在のCBsはM20210727.or.M20210604 導体の違い)

5.1.5. 2D再構成磁場と周回方向磁場変動



Muon入射シミュレーション用2D再構成磁場

主磁場を含め、各種磁場の働き、設計の妥当性は、入射シミュレーンで検討中。Z<0.95mで は検討の高速化のため下図の2D平均化・再構成磁場で進めている。蓄積領域では、鉄yokeの穴 に開けた貫通孔の影響で±1μTの磁場リップルがあるが、シミング可能であることは確認済み。

5.2. 調整装置

正確な磁場分布で設計しても、実際に設置された磁石には、種々の 原因で誤差磁場が混入する。そのため、MRI用磁石と同様に、磁場調 整(シミング)を行う。そのために、下表の装置を用意をしている。

受動的(Passiv	e)シミング機構	能動的(Active)シミング機構		
磁化鉄片の磁気モーメント 1.711Am ² /1cc)、配置位置	利用(飽和磁化: ・量を調整	小コイルによる磁場を利用、電源電流を調整		
Coarse用	Fine用	_{Bz} タイプシムトレイ	_{B_Rタイプシムトレイ}	
粗いシミングに利用	最終的な精度良いシミング	軸方向成分B _Z 用	直交磁場成分 (B_X, B_Y) 用	
鉄容量<37000 cc <6000ccを目指す	鉄容量<2016 cc <100ccを目指す	±3ガウス以内(1.0kAT)	±6ガウス以内(1.0kAT)	
20本x20ポケット(92.5cc)	20本x20ポケット(5.0cc)	周回方向にSCコイル6個	周回方向にSCコイル6個	
消磁必要	励磁を保つ	実験中でも操作可能	実験中でも操作可能	
鉄yoke天井の4個のシムト レイ取り出し穴。シミング終 了後に閉止。実験開始後 ではCoarseシミング無し	鉄yoke天井の20個のシム トレイ取り出し穴。シミング 終了後でも開継続、鉄 yokeの変化無し	6個の小コイルを独立に 通電できる電流導入	6個の小コイルを独立に 通電できる電流導入	

5.2.1. 受動磁場シミング



5.2.1. 受動磁場シミング (2)

鉄片配置は(Er = **/B**⁰ – **B**^{MS|2})を小さくする, **B**^{err} =(**B**⁰ - **B**^{MS}) ≒ AM (M; 純鉄1.7Am²/ccで鉄量換算) →**M**=A***B**^{err} (A; 応答行列, 例えば1404x400) 一般逆行列A* はTSVD (Truncated SVD)利用。

磁気モーメント分布(鉄量に比例) $M = (M_1, \dots, M_i, \dots)$ (*i*-th シムポケット) $B = (B_1, \dots, B_i, \dots)$ (*j*-th MFEP: Magnetic Field Evaluation Point)



5.2.2. 能動的磁場シミング



B_Zタイプシムコイル

 $B_{\rm R}$ タイプシムコイル

シムコイルアレイ

5.2.2. 能動的磁場シミング (2)



5.2.2. 能動的磁場シミング (3)



 B_{R} タイプシムコイルがZ=0面上に発生する磁場

5.2.2. 能動的磁場シミング (4)



5.2.3.受動シミングの難しい磁場との関連

第4.6.5項で示したシミングの難しい磁場はB₁であり、下右の軸に垂直な面上を向いた成分の磁場であるが、これは計画してるB_Rタイプシムコイルと一致した磁場分布である。



5.2.4. 受動的磁場シミングと残差磁場

シミングのシミュレーション鉄yoke設置誤差による誤差磁場のシミング 誤差磁場原因として鉄yokeの設置誤差のみを考える。 目標磁場**B**⁰はミューオン蓄積領域で一様であり、B_i⁰は全ての3.0T、 ビーム蓄積領域でB_Zの磁場振幅は3.0Tを中心に、

-0.1ppm~+0.1ppm (-0.3µT~+0.3µT) であることがシミング後の目標



シミング計算例に使用した鉄yoke変位例

86/100

5.2.4. 受動的磁場シミングと残差磁場 (2)



5.3. Muon入射&蓄積関係の磁場発生機器



ビーム蓄積磁石内のコイル・磁 石配置模式図

5.3. Muon入射&蓄積関係の磁場発生機器 (2)



ビーム蓄積磁石内のコイル・磁石配置模式図

ASSM: Active Shield Steering Magnet



5.3. Muon入射&蓄積関係の磁場発生機器 (3)

Muon螺旋入射関連磁石(コイル)の仕様

Muon蓄積磁石内で磁場をつくる磁石・コイルは下記のものであるが、 青色文字は直接に螺旋入射に関連しMuon軌道を調整。以下では順次説明する。

コイル・磁石	機能	仕様
主磁場コイル	(i) Muon蓄積領域一様強磁場	(i) $3.0 \mathrm{T} \pm 0.3 \mathrm{\mu}\mathrm{T}$
(超電導、永久電流)	(ii) Muon軸方向移動を減速	(ii) $B_{\rm R} \ge 0$
受動的シミング	Coarseシミング	10ガウス程度の磁場調整可能、<6000cc, Max.35000cc、トレイ操作に上蓋の開閉有り
(強磁性体,鉄片など)	Fine シミング	0.1ガウスレベルの磁場調整、<100cc, Max.2000cc 常時開口のシムトレイ操作用穴を持つ
シムコイル	B _R -type: B _R 周回方向分布補正	ー様、1回・2回対称、最大7ガウス
(超電導,電源駆動)	B _z -type: B _z 周回方向分布補正	ー様、1回・2回対称、最大3ガウス
弱収束磁場コイル (WFFC)(超電導,電源駆動)	$(B_{ m R} \propto Z)$ の収束磁場を発生	$B_R = -n(B_Z^0/R_0)Z$ $B_Z = -n\frac{B_Z^0}{R^0}\{(R - R^0) + \frac{Z^2}{2R^0}\} \pm 0.3\mu T$

表 静磁場関係

表 25Hzパルス磁場関係

コイル・磁石	機能	仕様
Outer-ASSM	muon軌道角(2D)·入射穴出口位置調整	200mmФ-400mm長以内, <10.0W, BL=4.0mTm
Inner-ASSM	muon軌道上下角·軸方向移動速度調整	100mmФ-200mm長以内, <1.0W, BL=1.0mTm
Kickerコイル	B _R パルス磁場でmuon軸方向移動を停止	±1ターン、薄板円筒導体、放射冷却のみ

WFFC: Weak Focus Field Coil、弱集束磁場コイル ASSM: Active Shield Steering Magnet、能動磁気遮蔽型ステアリング磁石

5.3.1. 弱収束磁場



WFFC: 弱収束磁場(Weak Focus Field) Coil

5.3.1. 弱収束磁場 (2)



弱収東磁場コイル(WFFC)配置検討

5.3.1. 弱収束磁場 (3)

Table WFFCの使用固有モード検討

4	加算割合				線輪電流50本		線輪電流7本		
	固有mode番号				<u> </u> 7	残差	合計	残差	合計
ス	1	3	5	7	9	<i>B_Z^{RE}</i> (0.1μT)	電流 (kA)	<i>B_Z^{RE}</i> (0.1μT)	電流 (kA)
1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	-44.3~+57.2	3.43	-44.5~+57.5	3.47
2	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	-22.0~+30.2	8.12	-22.3~+30.6	8.71
3	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	-4.11~+3.90	15.49	-3.85~+3.66	17.74
4	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	-2.18~+2.38	42.50	-2.08~+2.26	36.32
5	1.0	1.0	1.0	0.9	0.0	-1.04~+1.16	74.96	-1.03~+1.15	62.02
5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	-0.856~+0.825	83.16	-0.838~+0.872	68.51
7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.112~+0.125	699.5	No.	No.

5.3.1. 弱収束磁場 (4)



5.3.2. キッカーコイル



5.3.3. 能動磁気遮蔽型ステアリング磁石



ASSM: Active Shield Steering Magnet

5.3.3. 能動磁気遮蔽型ステアリング磁石 (2)

2D設計結果を受けて、3D磁場設計

電流ポテンシャルTと三角要素で、曲面上の電 流分布を表現する。 $J = \{T_1(X_3 - X_2) + T_2(X_1 - X_3) + T_3(X_2 - X_1)\}/(2S)$ For CCS1(主コイル) $T = T_0 \sum_{l=1}^{l=4} C_l \sin\{(2l-1)\theta\} [A],$ $\left|\frac{dT}{dz}\right| = 20.8 (kA/m),$ 目標磁場 B=0.01T→BL=1.0mTm $BL = \int_{-0.2}^{+0.2} B_y dl$ (T·m) For CCS2(シールドコイル)

 $B_R = 0$,





DUCAS利用: M. Abe, et. Al, "A new technique to optimize coil winding path for the arbitrarily distributed magnetic field and application to a helical confinement system", Phys. Plasmas. Vol.10, No.4, pp. 1022-1033, (2003).

Figure: Computational model for inside-ASSM 3D magnetic design. Numbers are diameters of current carrying surfaces (CCS). Shield CCS is squeezed at edge to reduce leak field.

5.3.3. 能動磁気遮蔽型ステアリング磁石 (3)





Inner-ASSMの3D磁場設計結果(導体配置)

磁気モーメント(M)を調整して漏れ磁場低減

5.3.3. 能動磁気遮蔽型ステアリング磁石 (4)



Table. Magnetic parameters of inner-ASSM

F	Parameter	2D design	3D design	
Condu	ctor current (A)	25.0	25.0	
Nun	nber of turns	±22/12	±25/12	
Con	ductor (mm)	Cu 1.0x2.0	Cu 1.0x2.0	
Max. curre	ent density (A/mm)	21.1	20.8	
BL p	roduct (T·m)	1.0E-3	0.996E-3	
	Magnetic energy (J)	0.0189	0.0322	
	Inductance (µH)	60.4	100.3	
maaction	Inductive voltage (V)	50.3	86.0	
Joule loss	Resistance (W)	0.153	0.222	
(25Hz	Resistive voltage (V)	3.83	5.55	
pulse)	Joule heat (W)	0.60	0.87	
Duct	Joule loss (W)	1.0 (rough estimation)		
Curr	ent x Voltage	25A x 64.1V	25A x 91.6V	

ビーム通過可能幅



ASSMボアを通過するビームダクトの配置

5.4. g-2/EDM磁石磁場設計のまとめ

g-2/EDM磁石の磁場設計について下記の内容・磁場設計 状況をを説明しました。

5.1. 主磁場 35

(Step-1、Step-2およびStep-3、鉄yoke磁場(3D)の扱い、 磁場設計のUpdate、2D再構成磁場と周回方向磁場変動)

5.2. 調整装置 41 (受動磁場シミング、能動的磁場シミング、受動シミングの 難しい磁場との関連、 受動的磁場シミングと残差磁場)

5.3. Muon入射&蓄積関係の磁場発生機器 (弱収束磁場、キッカーコイル、能動磁気遮蔽型ステアリン グ磁石)

6. まとめ

g-2/EDM磁石の磁場設計を目標として、下記の項目を説明してきました。

- ・打ち切り特異値分解正則化(TSVD正則化)の計算法
- •TSVD正則化を利用した例題、
- MRI用磁石の設計と設置後の精密磁場調整(シミング)
 g-2/EDM磁石の設計について

TSVD正則化を用いた主磁場(3.0T)起磁力配置設計 鉄yokeのUpdateと磁場設計時の扱い 調整装置として、静磁場のシミング機構、及び、 螺旋入射軌道の調整磁場装置について説明した。

おわり